PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

No translation

(11)Publication number:

02-120357

(43) Date of publication of application: 08.05.1990

(51)Int.Cl.

C08L 71/12 C08G 65/44

(21)Application number : 63-271983

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

29.10.1988

(72)Inventor: KATAYOSE TERUO

ODA HIROHARU

(54) CURED POLYPHENYLENE ETHER RESIN

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title resin containing specified components and having excelling dielectric properties, heat resistance, chemical resistance and mechanical properties by curing, for example, a resin derived by substituting poly(2,6- dimethyl-1,4-phenylene oxide) with an alkenyl and/or an alkynyl.

CONSTITUTION: For example, a resin derived by substituting poly(2,6-dimethyl-1,4- phenylene oxide) with an alkenyl and/or an alkynyl is cured to obtain the title resin which comprises a chloroform-(non)extractible polyphenylene ether, forms a pyrolysis product containing 2-methyl-, 2,6-dimethyl-, 2,4-dimethyl, 3,5-dimethyl- and 2,4,6-trimethyl-phenols in a specified ratio when analyzed by pyrolysis gas chromatography, has a

$$+ C H_2 \rightarrow_{\overline{k}} C = C - R_8$$

chloroform-extractible polyphenylene ether content of 0.01-20wt.%, and contains units of formula I [wherein R1-4 are each H, an alkenyl of formula II (wherein I is 1-4; and R5-7 are each H or CH3) and an alkynyl of formula III (wherein k is I; and R8 is R5 or C2H5)].

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

```
NΑ
    1990:553332 CAPLUS
DN
    113:153332
    Entered STN: 27 Oct 1990
ED
    Manufacture of crosslinkable polyoxyphenylene compositions
TI
    Katayose, Teruo; Oda, Hiroharu
IN
    Asahi Chemical Industry Co., Ltd., Japan
PA
SO
    Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 22 pp.
    CODEN: JKXXAF
DT
    Patent
    Japanese
LA
IC
    ICM C08L071-12
    ICS C08G065-44
    35-8 (Chemistry of Synthetic High Polymers)
CC
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
                      KIND
                            DATE
                                       APPLICATION NO.
                                                           DATE
                                       -----
    -----
                      ----
                            -----
                                                            _____
                                       JP 1988-271983
    JP 02120357
                      A2
                            19900508
                                                           19881029
                      B4
    JP 06078482
                            19941005
PRAI JP 1988-271983
                            19881029
CLASS
              CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
PATENT NO.
              _ _ _ _
 _____
                    -----
JP 02120357
              ICM
                     C08L071-12
               ICS
                     C08G065-44
               IPCI
                     C08L0071-12 [ICM,5]; C08G0065-44 [ICS,5]
GI
```

$$R^2$$
 CH_2-R^1
 CH_2-R^4 I

AB Polyoxymethylenes containing 7-40% units I [R1-4 = H, (CH2)eR7)C:C(R5)(R6), (CH2)kC.tplbond.CR8 (k, l = 1-4; R5-7 = H, Me; R8 = H, Me, Et)], containing 80-99.9% CHCl3-insol. fraction (23°, 12 h), have good mech. properties and heat and chemical resistance and are useful in printed circuit boards and Cu laminates. Thus, a film of poly-2,6-xylenol containing 10% allyl groups (formed by reaction with allyl bromide) containing a radical initiator, cured at 280° for 30 min, had tensile strength 780 kg/cm2 and elongation 11%.

ST polyoxyphenylene thermosetting manuf; xylenol polymer allyl deriv; allyl deriv polyoxymethylene thermosetting

IT Polyoxyphenylenes

RL: PREP (Preparation)

(alkenyl group-containing, thermosetting, manufacture of)

106-95-6DP, Allyl bromide, reaction products with polyoxyphenylenes
106-96-7DP, Propargyl bromide, reaction products with polyoxyphenylenes
513-36-0DP, 1-Chloro-2-methylpropane, reaction products with
polyoxyphenylenes 591-97-9DP, 1-Chloro-2-butene, reaction products with
polyoxyphenylenes 1119-51-3DP, 5-Bromo-1-pentene, reaction products with
polyoxyphenylenes 5162-44-7DP, 4-Bromo-1-butene, reaction products with
polyoxyphenylenes 24938-67-8DP, Poly[oxy(2,6-dimethyl-1,4-phenylene)],
alkenyl derivs. 25134-01-4DP, Poly(2,6-xylenol), alkenyl derivs.
53351-11-4DP, 2,2-Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)propane-2,6dimethylphenol copolymer, alkenyl derivs. 123222-58-2DP, alkenyl derivs.
123222-59-3DP, alkenyl derivs. (129733-86-4DP) alkenyl derivs.

RN 129733-86-4 REGISTRY

ED Entered STN: 05 Oct 1990

CN [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 3,3',5,5'-tetramethyl-, polymer with

2,6-dimethylphenol (9CI) (CA INDEX NAME)

OTHER CA INDEX NAMES:

CN Phenol, 2,6-dimethyl-, polymer with 3,3',5,5'-tetramethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol (9CI)

MF (C16 H18 O2 . C8 H10 O) x

CI PMS

PCT Polyether, Polyether formed, Polyother

SR CA

LC STN Files: CA, CAPLUS, USPAT2, USPATFULL

CM 1

CRN 2417-04-1 CMF C16 H18 O2

CM 2

CRN 576-26-1 CMF C8 H10 O

- 4 REFERENCES IN FILE CA (1907 TO DATE)
- 4 REFERENCES TO NON-SPECIFIC DERIVATIVES IN FILE CA
- 4 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1907 TO DATE)

DERWENT-ACC-NO:

1990-182653

DERWENT-WEEK:

199024

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Hardened polyphenylene ether resin with improved chemical resistance- contg. chloroform extractive

component with substd. Pphenoxy gp.

PATENT-ASSIGNEE: ASAHI CHEM IND CO LTD (ASAH)

PRIORITY-DATA: 1988JP-0271983 (October 29, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAINTPC JP 02120357 A May 8, 1990 N/A 000 N/A

JP 94078482 B2 October 5, 1994 N/A 026 C08L 071/12

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 02120357A N/A 1988JP-0271983 October 29, 1988 JP 94078482B2 N/A October 29, 1988 1988JP0271983

Based on JP 94078482B2 JP 2120357 N/A

INT-CL (IPC): C08@065/44, C08L071/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02120357A

BASIC-ABSTRACT:

Resin (hardened PPE resin) comprises chloroformnon-extractive produces heat-decomposition prods. (a) 2-methylphenol, (b) 2,6-dimethylphenol (2,6-DP). (c) 2,4-DP, (d) 3,5-DP and (e) 2.4,6-trimethylphenol by a heat-decomposition chromatography analysis. The peak area on the heatdecomposition gas chromatogram, A, B, C, D and E of due to each heatdecomposition prod. (a), (b), (c), (d) and (e) satisfy the following equation:

 $D/(A+B+C+D) \cdot x \cdot 100 = 7-40$ (%)

The amt. of chloroform-extractive PPE is determined from the extn. rate after the hardened PPE resin has been treated with chloroform at 23 deg. C for 12 hr. and is 0.01-20 wt. % based on the hardened PPE resin. The chloroform-extractive PPE contains gp. of formula (I). In (I), R1, R2, R3 and R4 = H, alkenyl gp. of formula (II) or alkinyl gp. of formula (III); l =integer of 1-4; R5, R6 and R7 = H or CH3; k = integer of 14; R8 = H, CH3 or C2H5; at least one of R1-R4 is not H.

USE/ADVANTAGE - The hardened PPE resin is useful as material for electronics, e.g., printed base plate of low dielectricity, an aerial wire, a microwave oven, etc. The resin has improved heat resistance, chemical resistance, dimensional stability and mechanical properties.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: HARDEN POLYPHENYLENE ETHER RESIN IMPROVE CHEMICAL RESISTANCE CONTAIN CHLOROFORM EXTRACT COMPONENT SUBSTITUTE P PHENOXY GROUP

DERWENT-CLASS: A25

CPI-CODES: A05-H07; A12-E01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0882U; 0895U

@ 公開特許公報(A) 平2-120357

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月8日

C 08 L 71/12 C 08 G 65/44 LQP NQY 7311-4 J 6944-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全22頁)

60発明の名称 硬化ポリフエニレンエーテル樹脂

②特 頤 昭63-271983

20出 頭 昭63(1988)10月29日

⑩発明者 片寄 照雄

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会社内

@発明者 小田

弘治

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号 旭化成工業株

式会补内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

四代理人 弁理士野崎 銕也

明 細 書

1. 発明の名称

硬化ポリフェニレンエーテル樹脂

- 2. 特許請求の範囲
- 1. クロロホルム非抽出性ポリフェニレンエーテルとクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテル樹脂であって、熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析で (a) 2・メチルフェノール、(b) 2・6・ジメチルフェノール、(c) 2・4・ジメチルフェノール、(d) 3・5・ジメチルフェノールおよび(e) 2・4・6・トリメチルフェノールが熱分解生成物として生成し、口つこれらの面積比が次の不等式を満たすとともに、

$$40 \ge \frac{D}{A + B + C + D + E} \times 100 \ge 7.0 (\%)$$

【式中、A. B. C. DおよびEはそれぞれ熱分解成分a, b. c. dおよびeに起因する熱分解ガスクロマトグラムのピーク面積を表わす】

該硬化ポリフェニレンエーテル樹脂をクロロホルムにより23℃で12時間処理したときのクロロホルム抽出率から決定されるクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテル量が該樹脂を基準として0.01重量%以上20重量%以下であり、該クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルが一般式(Ⅰ)

$$\begin{array}{c}
R_2 & CH_2-R_1 \\
\hline
O & O-\\
CH_2-R_4
\end{array}$$
(1)

(式中、R₁ , R₂ , R₃ およびR₄ は各々独立 に水素原子、一般式(Ⅱ)

(ここで、Q は $1\sim 4$ の整数、 R_5 、 R_6 および R_7 は各々独立に水素原子またはメチル基)で表わされるアルケニル基、または一般式(Π)

$$\leftarrow CH_2 \rightarrow_k C = C - R_8 \qquad (II)$$

(ここで、kは $1\sim4$ の整数、 R_8 は水素原子、メチル基またはエチル基)で表わされるアルキニル基であり、 R_1 , R_2 , R_3 および R_4 の少なくとも1つは水素以外であり、かつ $R_1\sim R_4$ は同一でも異なってもよい)で表わされる単位を含むことを特徴とする硬化ポリフェニレンエーテル 樹脂。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は硬化ポリフェニレンエーテル樹脂に関するものであり、さらに詳しくはポリフェニレンエーテルの優れた誘電特性、機械特性を扱うことなく耐熱性と耐薬品性を改善した硬化ポリフェニレンエーテル樹脂に関するものである。

[従来の技術]

近年、通信用、民生用、産業用等の電子機器の 分野における実装方法の小型化、高密度化への指 向は著しいものがあり、それに伴って材料の面で

レンエーテルは、酸、アルカリ、熱水に対しては 強い抵抗性を有するものの芳香族炭化水素化合物 やハロゲン置換炭化水素化合物に対する抵抗性が 極めて弱く、これらの溶媒に溶解する。

ポリフェニレンエーテルの耐熱性と耐薬品性を 改善する方法の一つとして、ポリフェニレンエー テルの鎖中に架橋性の官能基を導入しさらに硬化 させて硬化ポリフェニレンエーテルとして利用す る方法が提案されているが、今のところ満足すべ き解決法は得られていない。

具体例を挙げると、米国特許第3281393 号および同3422062 号では、2・アリル・6・メチルフェノールと2.6-ジメチルフェノールの共重合によってアリル基を含むポリフェニレンエーテルを製造し、これを硬化させることによって硬化ポリフェニレンエーテルを得ている。しかしながらこのアリル基を含むポリフェニレンエーテルは、溶融温度が硬化温度よりも高いため熱成形を行うことは不可能である。かかる成形性の改良方法として後者では、多量の可塑剤の併用が試みられてい

もより優れた耐熱性、寸法安定性、電気特性が要求されつつある。例えばプリント配線基板としては、従来からフェノール樹脂やエポキシ樹脂なないの熱硬化性樹脂を基材とした銅張り積層版が用いられてきた。これらは各種の性能をバランスようするものの、電気特性、特に高周波域での誘地特性が悪いという欠点を持っている。この問題を解決する新しい材料としてポリフェニレンエーテルが近年注目をあび銅張り積層板への応用が試みられている。

ポリフェニレンエーテルは機械的特性と心気的 特性に優れたエンジニアリングプラスチックであ り、耐熱性も比較的高い。しかしながらプリント 若板材料として利用しようとした場合、 極めて 高いハンダ耐熱性が要求されるため、ポリフェニ レンエーテル本来の耐熱性では決して十分とは言 えない。即ち、ポリフェニレンエーテルは 200℃ 以上の高温に曝されると変形を起こし、機械的強 度の著しい低下や、樹脂表面に回路用として形成 された銅箔の剥離を引き起こす。またポリフェニ

るが、これはポリフェニレンエーテルの優れた地気特性(低誘電率、低誘電正接)を扱うだけでなく、硬化後の耐熱性、耐薬品性の低下にもつながる。またこの硬化ポリフェニレンエーテルの引張り強度は、実施例でに示されるように28kg/calと極めて低い値であり、実用に耐えうるものとは言い難い。

一方米国特許第4634742 号では、2.6-ジメチルフェノールの爪合体を用い、メチル基とビニル基に変換するか、あるいはフェニル基の3.5 位にビニル基を導入するかして硬化性のポリフェニレンエーテルとし、これを熱硬化させている。この場合、ビニル基は屈曲性の炭素鎖やエーテル結合を介せず直接ポリフェニレンエーテルの芳香環に結合することになるため、硬化後は可撓性に不足し、極めて脆い材料となって実用に耐えない。

アリル基、ビニル基とならぶ代表的な架橋性 官能基としてエチニル基が知られているが、ポリ フェニレンエーテルにエチニル基、あるいは一般 にアルキニル基を導入し硬化させた例はこれまで に開示されていない。

(本発明が解決しようとする課題)

本希明は以上の事情に鑑みて、ポリフェニレン エーテルの優れた誘電特性および機械特性を損う ことなく、耐熱性ならびに耐薬品性の著しく改善 された新規な硬化ポリフェニレンエーテル樹脂を 提供しようとするものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者らはこの課題を解決するため鋭意検討の結果、本発明の目的に沿った新規な構造の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂を発明するに到った。

すなわち本発明は、クロロホルム非抽出性ポリフェニレンエーテルとクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルとからなる硬化ポリフェニレンエーテル樹脂であって、樹脂は熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析で(a) 2・メチルフェノール、(b) 2・6・ジメチルフェノール、(c) 2・4・ジメチルフェノール、(d) 3・5・ジメチルフェノールおよび(o) 2・4・6・トリメチルフェノールが熱分解生成物として生成し、且つこれらの面積比

(式中、 ℓ は $1\sim 4$ の整数、 R_5 、 R_6 および R_7 は各々独立に水楽原子またはメチル基)で表わされるアルケニル基、または一般式(Π)

$$\leftarrow CH_2 \rightarrow C = C - R_8$$
 (III)

(ここで、kは $1\sim4$ の整数、 R_8 は水 条原子、メチル基またはエチル基)で表わされるアルキニル基であり、 R_1 , R_2 , R_3 および R_4 の少なくとも1つは水 素以外であり、かつ $R_1\sim R_4$ は同一でも異なってもよい〕で表わされる単位を含むことを特徴とする硬化ポリフェニレンエーテル樹脂を提供しようとするものである。

以下に本発明について詳しく説明する。

本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂は、 ポリフェニレンエーテルを実質的な骨格としてお が次の不等式を満たすとともに、

$$40 \ge \frac{D}{A + B + C + D + E} \times 100 \ge 7.0 (\%)$$

【式巾、A, B, C, DおよびEはそれぞれ熱分解成分a, b, c, dおよび e に起囚する熱分解がスクロマトグラムのピーク而積を表わす〕 該硬化ポリフェニレンエーテル樹脂をクロロホルムにより23℃で12時間処理したときのクロロホルム抽出率から決定されるクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルは一般式(I)

$$\begin{array}{c}
R_2 & CH_2 - R_1 \\
\hline
O & O - \\
CH_2 - R_4
\end{array}$$
(I)

〔式中、 R_1 , R_2 , R_3 および R_4 は各々独立に水素原子、一般式(II)

(以下余白)

り、特に限定するものではないが、例えば次の一 般式 (Ⅳ) で表わされるポリフェニレンエーテル 樹脂を硬化することによって得られる。

$$Q' + J' - H)$$

式中mは1~6の整数、J、は前記一般式(I)で表わされる単位を含むポリフェニレンエーテル鎖であり、mが1のときQ、は水素原子を表わし、mが2以上のときは、Q、はQおよび/または前記一般式(Ⅱ)のアルケニル基で置換されたQを表わし、Qは一分子中に2~6個のフェノール性水酸基を持ち、フェノール性水酸基のオルト位およびパラ位に重合不活性な置換基を行する各ポリフェノール化合物の残基を表わし、各ポリフェニレンエーテル鎖は同じでも異なってもよい。

アルケニル基(Ⅱ)の具体的な例としては、ア リル基、2・メチル・2・プロペニル基、2・プ テニル基、3・プテニル基、3・メチル・2・プ テニル基、4・ペンテニル基、4・メチル・3・ペンテニル基、5・ヘキセニル基等が挙げられる。またアルキニル基(皿)の具体的な例としては、プロパルギル基、2・プチニル基、3・プチニル基、2・ペンチニル基、3・ペンチニル基、4・ペンチニル基、3・ヘキシニル基等が挙げられる。Qの代表的な例としては、次の4種の一般式で表わされる化合物群が挙げられる。

$$v = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \qquad (V-c)$$

$$Y = \left(z - \bigcup_{A_2}^{1} A_1\right)$$

【式中、A1. A2 は同一または異なる炭素数1~4の直鎖状アルキル基を表わし、Xは脂肪炭炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体、酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表わし、Yは脂肪炭炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体を表わし、Zは酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表

$$\begin{pmatrix} c \, H_3 & & & & & & \\ c \, H_2 & -, & -c \, -, & -c \, -, & -s \, -, & -s \, -, & -c \, - \\ c \, H_3 & & & & & & \\ c \, H_3 & & & & & & \\ \end{pmatrix}$$

等がある。

一般式 (\mathbb{N}) のポリフェニレンエーテル樹脂の 具体例としては、ポリ(2.6-ジメチル・1.4-フェ ニレンオキシド)がアルケニル基および/または アルキニル基で置換された樹脂、2.6-ジメチル フェノールを \mathbb{Q} \longrightarrow H) (\mathbb{M} (\mathbb{M} (\mathbb{M}) の存在下で重合して得られた樹脂がアルケニル基 および/またはアルキニル基で置換された樹脂を 挙げることができる。

一般式 (IV) のポリフェニレンエーテル樹脂を 製造する方法としては、特に制限されるものでは ないが、例えば特願昭62-224146 号、同224147号、 同269459号、同269460号に開示された方法を挙げ ることができる。すなわち、第1の方法として、 一般式

$$Q \leftarrow J - H J_n$$

(式中、mは1~6の整数、Jは次の一般式で表わされる単位からなるポリフェニレンエーテル鎖であり、

〔式中、 k は 1 ~ 4 の整数を示し、 L は塩素または具素またはヨウ素を表わし、 R 8 は水素原子またはメチル基またはエチル基を表わす。〕で表わされるアルキニルハライドで置換反応する工程より成る方法を挙げることができる。また第 2 の製造方法として、一般式

$$Q' \leftarrow J' - H \}_{a}$$

〔式中、mは1~6の整数、J"は次の一般式で表わされる単位を含むポリフェニレンエーテル鎖である。

$$\begin{array}{c|c}
R_{10} & CH_2 - R_9 \\
\hline
O - \\
CH_2 - R_{12}
\end{array}$$

(ここで R_9 、 R_{10} 、 R_{11} および R_{12} は各々独立に水梁原子、一般式

$$\leftarrow C H_2 \rightarrow_k C H = C H R_8$$
 (VI)

mが1とのときQは水素原子を表わし、mが2以上のときQは前記一般式 (V-a) ~ (V-d) の多官能性フェノール化合物の残基を表わす。)で表わされるポリフェニレンエーテルを有機金属でメタル化する工程、および一般式

$$L \leftarrow C H_2 \rightarrow C = C \times \frac{R_5}{R_6}$$

$$L \leftarrow C H_2 \rightarrow_k C \equiv C - R_8$$

で表わされるアルケニル基を表わす。)

外ポリフェニレンエーテル鎖は同一でも異なっていてもよく、 $R_{\rm g}$, $R_{\rm 10}$, $R_{\rm 11}$ および $R_{\rm 12}$ の少なくとも一つは水素以外であり、 $R_{\rm 1}$ \sim $R_{\rm 12}$ は同一でも異なっていてもよい。

またmが1のときQ、は水素原子を表わし、mが2以上のときQ、は前記一般式(V-a)~(V-d)の多官能性フェノール化合物の残基Qおよび/または上記アルケニル基(VI)で置換されたQを表わす。)から実質的に構成されるアルケニル基で機ポリフェニレンエーテルのアルケニル基の二重結合にハロゲンを付加させる工程おり成る方法を挙げることができる。

一般式 (IV) のポリフェニレンエーテル樹脂を 用いて本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂 を製造しようとする場合、特に限定するものでは ないが、次式で定義されるアルケニル基および/ またはアルキニル基の平均置換率が 0.1モル%~ 100 モル%の範囲にあり、かつ30℃、 0.5g/dl

木発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂の特徴は、熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析

で、具体的には本発明の硬化ポリフェニレンエー

テル樹脂を不活性ガス雰囲気下、 500℃で4秒間

熱分解することによって、2-メチルフェノール

(a) 、2.6-ジメチルフェノール(b) 、2.4-ジメチ

ルフェノール(e) 、3,5-ジメチルフェノール(d) 、

2,4,6-トリメチルフェノール(e) の5つの特徴的

な熱分解生成物が生成することである。これら

·5つの生成物のうち、(a),(b),(c),(e) の4つに

ついては、通常一般のポリフェニレンエーテル樹

脂およびその組成物についても検出できるもので

あり、Journal of Applied Polymer Science誌.

第22巻, 2891頁 (1978) 等の文献にその生成機構

が詳細に報告されている。これに対し、3,5-ジメ

チルフェノール(d) は本発明の硬化ポリフェニレ

ンエーテル樹脂に特有の熱分解生成物であり、

しかもその生成量を他の4つの生成物と比較する

のクロロホルム溶液で制定した粘度数ηSP/Cが 0.2~1.0 の範囲にあるものが良好に使用できる。

平均置换率=

本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂がポリフェニレンエーテルを実質的な骨格として成り立つということについては、例えば赤外吸収(以下IRと略称する)スペクトル法、固体の高分解能核磁気共鳴(以下NMRと略称する)スペクトル法、熱分解ガスクロマトグラフィー等の手法により実証することができる。特に熱分解ガスクロマトグラフィーは非常に有効な解析手段であり、ポリフェニレンエーテルを用いた類似の硬化体との区別も容易に行える。

本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂は、 これ以外にもその構造に起因するいくつかの特徴 を有しており、他の樹脂硬化体との識別をさらに

容易にしている。

CH,

CH,

CH,

という関係が常に成立する。ここでA~Eはそれ ぞれ熱分解成分 (a)~(e) に起因する熱分解ガス クロマトグラムのピーク比面積を表わす。

3.5-ジメチルフェノールが生成する機構については今のところ詳らかではないが、例えば一般式 (IV) のポリフェニレンエーテル樹脂の硬化体を例にとると、以下のような説明が可能である。

ボリフェニレンエーテルの熱分解機構として上述の文献中にフリース型の転位反応が提唱されており、式(VII)のように表わされる。この転位位を応によりポリフェニレンエーテルの熱分解生成物として得られるフェノール類は必ず2、4、6のいずれかの位置にメチル基を含んでいる。ところが一般式(IV)のポリフェニレンエーテル領中に導入の場合には、アルケニル基および/またはアルキニル基がポリフェニレンエーテル領中に導入を起こしかもこれらが硬化過程で重合反応を起こし

CH,

CH,

てポリフェニレンエーテル鎖どうしを強固に結び つけるため、上記のフリース型転位反応が著しく 阻害を受けるものと解釈される。また特にメチル 芸上にアルケニル基および/またはアルキニル基 が置換されると、フリース型転位反応はこれらの 官能基によって直接妨害を受けることになる。こ れらの結果、一般式 (IV) のポリフェニレンエー テル樹脂の硬化体では、例えば式 (畑) のような 機構で熱分解を起こし、3.5-ジメチルフェノール を与えるものと思われる。そして3.5-ジメチル フェノールの生成比は、一般式 (N) のポリフェ ニレンエーテル樹脂の平均置換率が大きくなるに つれて大きくなる傾向にあり、また硬化反応がよ り進むにつれて大きくなる傾向にある。3.5-ジメ チルフェノールの生成比が 7.0%未満の場合には 硬化度が不十分であり、耐熱性および耐薬品性に 劣るため好ましくない。一方40%を越える時は、 硬化度が高くなるので、硬化体が脆くなり好まし くない。

この熱分解ガスクロマトグラフィーに用いられ

ガスとしてはヘリウムまたは窒素がガスクロマトグラフのキャリヤーガスと共通で利用できる。 熱分解させる際の試料の形状としては、再現性を良くする目的で欲粉末化することが好ましい。

ガスクロマトグラフの分離カラムとしては、上 述の5つの熱分解生成物が完全に分解できればよ く、特に限定されるものではないが、メチルシ度 の手極性カラムないしはこれと同程度の 非極性を有するカラムが最も良好に使用できるキャ だったの形状としては充填カラムであっても であってももり良好に使用できる。またカラリーカラムであって使用できる。またカラム温 でいても特に限定する趣旨はないが、 室温付 近から毎分10℃ないし20℃ずつ昇温するのが分析 時間が短縮でぎて有効である。

る熱分解の方法は本発明を実施する上で特に制限 されるものではなく、加熱フィラメント法、加熱 炉法、高周波誘導加熱法、レーザー加熱法等あら ゆる方法が利用できる。特に高周波誘導加熱法 (キュリーポイントパイロライザー) は、非常に 迅速な加熱が可能であり、かつ得られる温度が正 確で再現性があるため本分析に最適である。熱分 解条件は、特に限定するものではないが、例えば 一般式(IV)のポリフェニレンエーテル樹脂から 得られる硬化体の場合、不活性ガス雰囲気下、 500 ℃で4秒間行うのが最も好ましい。通常のポ リフェニレンエーテルはこの条件ではほとんども しくはまったく熱分解を起こさない。これに対し 一般式(Ⅳ)のポリフェニレンエーテル樹脂の硬 化体では、アルケニル基および/またはアルキニ ル基の部分がこの条件で熱分解し、これが引き金 となってポリフェニレンエーテル鎖の分解が起こ る。従ってアルケニル基および/またはアルキニ ル基の導人に起囚して生成する3.5-ジメチルフェ ノールの分析にはこの条件が最も適する。不活性

てフーリエ変換型IR(FT-IR)を検出器代りに用いることもできる。

本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂は、クロロホルム非抽出性ポリフェニレンエーテルとかクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルとかったの量は該樹脂のクロロホルム抽出性ポリフェニレン・シーテルとは、0.01重量%以上20重量%以下の範囲ないのがであり、ない。抽出率が20重量%を越えることはいい。抽出率が20重量%を越えることは対すましくない。抽出率が20重量%を越えることをは対すましくない。抽出率が20重量%を超えることをは対すましてない。加出率とは、硬化ポリフェニレンエーテル樹脂をクロロホルム抽出率とは、硬化ポリフェニレンで12時間といる。

(以下余白)

クロロホルム抽出率=

クロロホルム浸漬前の重さ

またこのクロロホルム抽出率の測定は、クロロホルムの代りに重クロロホルムを用いて行ってもよい。クロロホルムに没済させる硬化ポリフェニレンエーテル樹脂の形状としては、クロロホルムの除去しやすさを考慮して、フィルム状または粉末状が最も好ましい。

クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルは、 次の一般式(I)で表わされる単位を含んでいる。

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & CH_2 - R_1 \\
\hline
O & O - \\
R_3 & CH_2 - R_4
\end{array}$$

ここで、 R_1 , R_2 , R_3 および R_4 は各々独立に水岩原子、一般式(II)

(以下汆白)

2・メチル・2・プロペニル茶、2・プテニル茶、3・プテニル茶、3・メチル・2・プテニル茶、4・ペンテニル茶、4・メチル・3・ペンテニル 茶、5・ヘキセニル茶等が挙げられる。またアルキニル茶の具体的な例としては、プロパルギル茶、2・プチニル茶、3・プチニル茶、2・ペンチニル茶、3・ペンチニル茶、4・ペンチニル茶、3・ヘキシニル茶、5・ヘキシニル茶等が挙げられる。次式によって定義されるこれらのアルケニル茶およびアルキニル茶の平均置換率は0.1 モル%以上100 モル%以下の範囲である。

平均置換率。

以上述べたクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルは硬化過程において硬化反応に十分寄与できなかった未硬化樹脂の一部が抽出されたものである。しかし抽出成分の粘度数と平均置換率の値は、必ずしももとの未硬化樹脂のそれらの値と

(ここで、Q は $1 \sim 4$ の整数、 R_5 , R_6 および R_7 は各々独立に水素原子またはメチル基)で表わされるアルケニル基、または一般式(Π)

$$+ C H_2 \rightarrow_{L} C = C - R_8$$
 (III)

(ここで、k は $1\sim4$ の 整数、 R_8 は 水 索原子、メチル 基または エチル 基) で 表わされる アルキニル 基 で あり、 R_1 , R_2 , R_3 および R_4 は 同一でも 異なってもよい。

クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルの 粘度数は特に限定されないが、30℃, 0.5 g / dl のクロロホルムまたは重クロロホルム溶液で測定 した粘度数ηSP/Сが0.05~1.0 の範囲のもので ある。

クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテル中 のアルケニル基の具体的な例としては、アリル基、

一致するわけではない。また、例えば一般式(IV)で表わされるポリフェニレンエーテルに樹脂を本 免明に用いた場合、 Q´で表わされる水素または 多官能性フェノール化合物残器については、抽出 物中に確認できてもよく確認できなくても構わない。これらの抽出成分の構造確認の手段としては、 NMRスペクトル法、 IRスペクトル法などが用いられるが、特に ¹H - NMR が有効である。

本発明の硬化ポリフェニレンエーテル樹脂は、例えば一般式 (IV) で表わされるような未硬化樹脂を利用目的に応じた形状に賦形し、続いて硬化せしめることによって得ることができる。 賦形の方法は、溶剤に溶解して行なわれるいわゆるキャスティング法か、通常の加熱溶験による方法がとられる。

キャスティング法に用いられる溶剤としては、 未硬化樹脂を完全に溶解させ、かつ常圧における 沸点が40℃~200 ℃の範囲にあるものが最も良好 に使用できる。一般式(IV)で表わされるポリ フェニレンエーテル樹脂の場合には、クロロホル ム、トリクロロエチレン、ジクロロメタン等のハ ロゲン系炭化水素化合物や、ベンゼン、トルエン、 キシレン等の芳香族系炭化水素化合物が挙げられ、 これらのうちから選んだ単独または混合溶剤に 1~50重量%の割合で一種または二種以上の樹脂 を溶解させて用いられる。賦形物の形状は、特に 限定するわけではないが、フィルム状またはシー ト状が最も好ましい。例えばフィルム状の賦形で は、ステンレス板、ガラス板、あるいはポリイミ ドフィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチ レンフィルム等を支持体として用い、この上に上 記の樹脂溶液を流延または塗布する。この時の耳 みは特に限定されず、目的とするフィルムの厚み と樹脂溶液の濃度に応じて設定される。流延ない し塗布された樹脂溶液は、風乾、熱風乾燥、真空 乾燥等の方法で溶剤を除去し、フィルム状となっ た後に支持体から剥離せしめる。剥離後に再び溶 削除去工程を繰り返すことも可能である。また、 溶剤は必ずしも完全に除去する必要はなく、一部 を賦形物中に残したまま利用することができる。

溶剤の除去に適した温度は、室温~ 200℃ないし は室温~支持体の耐熱温度の範囲である。

一方、加熱溶機による賦形方法としては、インジェクション成形、トランスファー成形、押出成形、プレス成形等通常の熱成形の方法が利用できる。熱成形の温度は、樹脂のガラス転移温度以下の範囲で選ばれる。一般式、側始温度以下の範囲で選ばれる。一般式、明始基の以下のでは、一般で表して、一般である。またいから、210℃と大旨低く、熱成形に有利である。またかかるアルケニル基および/またはアルキニルをは、約 250℃から 380℃の範囲で硬化反応は示差を強量計や赤外吸収(以下1 R と略称する)スペクトル法により追跡することができる。

キャスティング法による賦形と加熱溶験法による賦形は、それぞれ単独に行うだけでなく両者を 組み合わせて行うことも可能である。例えば、

キャスティング法により得られたフィルムを数 枚~数十枚積層し、熱プレスでフィルム間を破着 せしめてシート状とすることができる。

脓形された樹脂を硬化させる方法は任意であり、 熱、光、電子線等による方法を採用することがで きるが、通常は加熱する方法がとられる。

2.5-ジメチル - 2.5-ジ (t - ブチルパーオキシ) ヘキシン:3、ジ·t·プチルパーオキサイド、 t - \mathcal{T} f \mathcal{L} \mathcal{L} f \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{L} f \mathcal{L} \mathcal{L} f $\mathcal{L$ ス(t・ブチルパーオキシ‐m・イソプロピル) ベンゼン、2.5-ジメチル~2.5-ジ(t・プチル パーオキシ) ヘキサン、ジクミルパーオキサイド、 ジ・t・ブチルパーオキシイソフタレート、t・ プチルパーオキシベンゾエート、2,2-ピス(t・ プチルパーオキシ) ブタン、2.2-ビス (t - ブチ ルパーオキシ) オクタン、2.5-ジメチル・2.5-ジ (ベンソイルパーオキシ) ヘキサン、ジ (トリメ チルシリル) パーオキサイド、トリメチルシリル トリフェニルシリルパーオキサイド等の過酸化物 があるがこれらに限定されない。また過酸化物で はないが、2.3-ジメチル・2.3-ジフェニルブタン もラジカル開始剤として利用できる。開始剤の配 合は、溶剤への溶解時か熱溶融の直前に行われる。 硬化に必要な温度は未硬化樹脂の特性に応じて決 定され、特に限定されるものではないが、例えば 一般式(IV)のポリフェニレンエーテル樹脂の場

合には 260℃~350 ℃が好適である。開始剤を併 用した場合はこの温度範囲か、あるいは開始剤の 分解温度に応じたより低い温度、例えば 140℃~ 280 ℃の範囲が退ばれる。硬化時間についても特 に制限はしないが、1分~3時間程度、より好ま しくは1分~1時間程度である。

50℃のままさらに1時間撹拌した。放冷後多量のメタノールに注いでポリマーを析出させた後、越過、メタノール洗浄を3回繰り返した。 最後に60℃で12時間真空乾燥させ白色粉末状の生成物を得た。 ¹H - NMRにより求めたアリル基の置換率は28%であった。また30℃、 0.5g/dlのクロロホルム溶液で測定した粘度数 η SP/ C は0.91であった。

実施例 1 ~ 7 では、2.2 ・ ピス(3.5-ジメチル・4・ヒドロキシフェニル)プロパンの共存下に2.6-ジメチルフェノールを酸化重合して得た二宮能性ポリフェニレンエーテル(以下 P P E ・ 2 と略称する。)を上述の P P E ・ 1 の代りに用い、n・ブチルリチウムとアリルプロマイドの量を様々に変化させることによりアリル基置換率の異なるポリフェニレンエーテルを合成した。

実施例 9 では三官能性ポリフェニレンエーテル (トリス (3.5-ジメチル・4・ヒドロキシフェニル) エタンと 2.8-ジメチルフェノールから 重合したもの。以下 P P E - 3 と略称する。) を用いた。 上配合することも可能である。

〔実 施 例〕

以下、本発明を一層明確にするために実施例を 挙げて説明するが、本発明の範囲をこれらの実施 例に限定するものではない。

実施例 1~9

一般式 (IV) に示したポリフェニレンエーテル 樹脂の代表的な例として、表1に示すようなアリ ル基を持った様々なポリフェニレンエーテルを合 成し、賦形と熱硬化を試みた。合成法はいずれも 同様であるが、代表例として実施例8について説 明する。

30℃、 0.5g/d1のクロロホルム溶液で測定した粘度数 n SP/ Cが 0.90であるポリ (2.6-ジメチル・1.4-フェニレンエーテル) (以下 P P E - 1 と略称する。) 2.0gをテトラヒドロフラン (以下 T H F と略称する。) 100mlに溶解させ、n・ブチルリチウム (1.63モル/Q、ヘキサン溶液) 10.2mlを加えて窒素雰囲気下、50℃で 3 時間反応させた。続いてアリルプロマイド 2.5gを加え、

以上の方法で合成したポリフェニレンエーテル 樹脂を用い、次に述べる方法で賦形と熱硬化を 行った。

まず、粉末状のポリマー0.45gをクロロホルム 10mlに溶かし、底の平らな直径70mmのガラス製べ トリ皿に入れて23℃で12時間放置した。できあ がったフィルム状のポリマーをガラスから剥離し、 さらに 100℃で4時間真空乾燥させた。フィルム の厚みは約 100μmであった。このフィルムをガ ラス板上に粘着テープで固定し、 280℃のエアー オープン中で30分間熱硬化させた。得られた硬化 フィルムについてクロロホルム抽出性ポリフェ ニレンエーテル量とガラス転移温度(Tg)、線 膨張係数(23℃からTg まで:al, Tg 以上: α,) を求めた。クロロホルム抽出性ポリフェニ レンエーテル母は、フィルムをクロロホルム中 に23℃で12時間浸漬し、その時の重量減少から求 めた。 Tg と α_1 , α_2 は熱機械分析装置(以下 TMAと略称する)を用いて測定した。

また実施例6および7については、粉末状サン

日本分析工業 キュリーポイントパイロ ライザー JHP-3S

オープン温度 300℃ 热分解条件 500℃, 4秒 (ガスクロマトグラフ) ヒューレットパッカード 5890 A

さらに、硬化体の構造を確認するために次のよ うな解析を行った。まず微粉末化した硬化体の FT-IR(拡散反射法)を測定し、いずれの 実施例についても硬化体が確かにポリフェニレン エーテル骨格から成り立っていることを確認した。 一例として、図2に実施例8のスペクトルとその 主要なピークの帰属を示した。次にこの硬化体微 粉末を重クロロホルム (CDCL3) 中に23℃で 12時間浸漬し、クロロホルム抽出性ポリフェニ レンエーテルを抽出した。この頂クロロホルムを NMRサンプル管に写し H-NMRを測定した ところ、やはりいずれの実施例についてもポリ フェニレンエーテル鎖とアリル基が確認できた。 この抽出成分のスペクトルと硬化前に測定したス ベクトルは化学シフトが完全に一致した。一例と して、凶3に実施例8の抽出物のスペクトルとそ の主要なピークの帰属を示した。実施例2におい てクロロホルムにより抽出されたポリフェニレン エーテルの粘度数は0.15であった。実施例3に おいてクロロホルムにより抽出されたポリフェニ

カラム J&V 社 DB-1 0.25mm1.D.×30m

カ ラ ム 温 度 50℃より10℃/min で昇温 キャリヤーガス He

検 出 器 FID

(保持時間)

ただし、(a) ~(c) の各ピークの同定は、市阪の試薬とMSおよびIRスペクトルを比較することにより行った。

3.5-ジメチルフェノールの生成比=

$$\frac{D}{A+B+C+D+E} \times 100(\%)$$

[式中、A~Eは各成分のピーク面積を表わす。] 以上の結果を表1にまとめて示した。また図1 に実施例4のパイログラムを示した。

レンエーテルの粘度数は0.12であった。

比較例 1~4

PPE-2に実施例8の方法を用いてアリル基を0.05%導入し比較例1とした。比較例2,3ではPPE-2を、比較例4ではPPE-1をそれぞれそのまま用いた。

比較例1, 3. 4については実施例1~9と同様に熱処理を行い、物性を制定した。比較例2については、熱処理を行わずに物性を測定した。結果を表1にまとめた。

いずれの場合もアリル基の効果が無いかあるいは不十分なため、実施例と比較してクロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルの量が多く、耐薬品性の改善が十分行われていなかった。比較例2では耐熱性も低かった。また熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析では(500℃、4秒)、いずれの例も熱分解生成物はほとんど検出できなかった

比較例 5

実施例7において、熱処理条件を 320℃、1時

間に変えて熱硬化を行った。得られた硬化体はク ロロホルム性ポリフェニレンエーテル母が0%で あったが、非常に脆く実用に耐えうるものではな かった。

(以下余白)

	ポリフェニレンエー	テル	15	置换率	硬化	クロロホルム 油出性ポリ	Tg			3.5- ·		<u> </u>	
	Q	アルケニル基	η SP∕C	(%)	温度	プェニレン エーテル数(%)	-	a₁ ^{‡1} (1/℃)	α2 ^{‡2} (1/℃)	フェノール 生成比(%)	4.5	tan∂	
実施例1			0.40	0.7		8.4	266	6.4×10 ⁻⁵	4.0×10 ⁻⁴	8.4	2.60	1.0×10 ⁻³	
実施例2	CII3 CII3 CII3 CII3		0.40	4	18 280 24 52 30		2.3	265	6.2×10 ⁻⁵	3.2×10 ⁻⁴	10.1	2.60	1.0×10 ⁻³
実施例3			0.40	10		2.3	264	6.5×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁴	10.7	2.65	1.0×10 ⁻³	
実施例4			0.40	18		2.2	_ #3	6.5×10 ⁻⁵	_ #3	15.1	2.71	1.0×10 ⁻³	
実施例5		CH2-CICH2-	0.39	24			0.7	#3	6.2×10 ⁻⁵	#3	17.9	2.73	1.0×10 ⁻³
実施例6			0.39	52		1.5	_ #3	6.5×10 ⁻⁵	#3	22.1	2.74	1.0×10 ⁻³	
実施例7			0.38	80		0.3	_ #3	6.1×10 ⁻⁵	_ #3	27.3		1.0×10 ⁻³	
比较例1			0.40	0.05		21	267	6.3×10 ⁻⁵	5.2×10 ⁻⁴	_#4		1.0×10 ⁻³	
比較例2			0.40	0		100	195	7.4×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻³	_#	$\overline{}$		
比較例3			0.40	0	280	58	287	6.0×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁴	_#	2.59	7.0×10 ⁻⁴	
実施例8	B	u ~uu -	0.91	28		0.5	_ #3	6.3×10 ⁻⁵	#3	19.8		1.0×10 ⁻³	
比较例4	-	CH2-CHCH2-	0.90	0	280	31	268	6.2×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁴	_#		7.0×10 ⁻⁴	
実施例9	CH ³ C CH ³	CH ₂ -CHCH ₂ -	0.80	9	280	1.2	260	8.8×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁴	11.5	2.64	1.0×10 ⁻³	

#1:23℃からガラス転移温度(Tg)までの線影張係数 粒:Tg 以上での線影張係数 料: 300℃まで明確なTg を示さなかった。

料:熱分解生成物はほとんど得られなかった。

45:30℃、 0.5g/dlのクロロホルム溶液で研定した。

実施例 10~15

一般式 (IV) に示したポリフェニレンエーテル 樹脂の代表的な例として、表 2 に示すような様々 なアルケニル基置換ポリフェニレンエーテルを合 成し、賦形と熱硬化を試みた。合成法はいずれも 同様であるが、代表例として実施例14について説 切する。

30℃. 0.5 g / d1のクロロホルム溶液で制定した粘度数 n SP / C が 0.5 g であるポリ(2.6-ジメチル・1.4-フェニレンエーテル)(以下 P P E ・ 4 と略称する。) 2.0 g を T H F 100ml に溶解させ、n・ブチルリチウム(1.63モル/ Q 、ヘキサン溶液)を10.2ml 加えて窒素雰囲気下、室温で 1 時間投冲した。さらに1・クロロ・2・メチル・プロペン 1.5 g を加え30分間提押した後、多量のメタノール中に注いでポリマーを折出させた。 越過、メタノール洗浄を3回続り返し、60℃で12時間真空乾燥させて白色粉末状の生成物を得た。 1 H・NMRにより求めた2・メチル・2・プロペニル基の置換率は21%であった。また30℃、 0.5 g /

2の如き結果を得た。賦形、熱硬化の方法はすべて実施例1~9に従った。この際厚さ2㎜のシート状硬化体は、すべてフィルムから真空プレスで、成形して得た。

また 敬粉末 化した 硬化体の FT-IR (拡散 反射法) を測定し、すべての実施例についてポリフェニレンエーテル 骨格を確認した。 重クロロホルム 抽出物の 「H-NMRの測定では硬化前と同じ構造のポリフェニレンエーテルが確認された。 主要なピークの化学シフトは表3の通りであった。

実施例12においてクロロホルムにより抽出されたポリフェニレンエーテルの粘度数は0.20であった。 実施例15においてクロロホルムにより抽出されたポリフェニレンエーテルの粘度数は0.07であった。

比較例 6

PPE-2に実施例14と同じ方法で3-プテニル基を0.05%導入し、280℃、30分硬化後の物性を制定した。結果を表2にまとめた。クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルの最が多く、耐

dlのクロロホルム溶液で測定した粘度数ηSP/C は0.59であった。

実施例12では、PPE-4とn-ブチルリチウムをトルエン/N.N.N'.N'-テトラメチルエチレンジアミン(以下TMEDAと略称する。)中で反応させ、さらに1-クロロ-2-ブテン(シス/トランス混合物)を加えてポリフェニレンエーテルを合成した。

実施例13ではPPE-4と4・プロモ・2・メチル・2・プテンを用いTHF中で反応を行った。 実施例10、11ではPPE-2と4・プロモ・1・プテンを用い同じくTHF中で反応を行った。 実施例15ではピス(3.5-ジメチル・4・フェニルヒドロキシ)スルホンの共存下に2.6-ジメチルフェノールを酸化重合して得た二官能性ポリフェニレンエーテル(以下PPE-5と略称する。)と5・プロモ・1・ペンテンを用いトルエングTMEDA中で反応を行った。

以上述べた方法で合成したポリフェニレンエー テル樹脂を用い、賦形と熱硬化を行ったところ表

薬品性の改善は不十分であった。また熱分解ガス クロマトグラフィーによる分析では、熱分解生成 物はほとんど検出できなかった。

(以下余白)

& 2

i	ポリフェニレンエー	テル			硬化	クロロホルム		[3.5-	<u> </u>	
	Q	アルケニル基	#SP/C	西沙 华 (%)	温度(*C)	始出性ポリ フェニレン エーテル登(%)	Tg (°C)	a 1 (1/C)	a 2 (1/°C)	ジメチル フェノール 生成比 (%)	er	tanð
実施例10	CII ³ CII ³ CII ³	CH ₂ -CHCH ₂ CH ₂ -	0.40	11		2.4	264	6.5×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁴	10.4	2.60	1.0×10 ⁻³
実施例口	-0-<0>-¢ -<0>-0-	2 2 2	0.39	27	280	0.7	_#3	6.0×10 ⁻⁵	_ #3	18.1	2.71	1.0×10 ⁻³
比较明6	CII3 CH3 CH3		0.40	0.05		23	265	6.1×10 ⁻⁵	5.5×10 ⁻⁴	_ #	2.59	1.0×10 ⁻³
尖施例12	_	сн _а сн-снси ₂ -	0.59	11		2.5	266	6.0×10 ⁻⁵	2.3×10 ⁻⁴	10.1	2.60	1.0×10 ⁻³
夹拖例13		(CH ₃) ₂ C-CICII ₂ -		13	280	2.8	262	6.3×10 ⁻⁵	2.8×10 ⁻⁴	11.3	2.60	1.0×10 ⁻³
実施例14		CH ₂ -C (CH ₃)CH ₂ -	0.59	21		1.0	_#3	6.2×10 ⁻⁵	3#		_	1.0×10 ^{-\$}
尖箍例15	CH ₃ O CH ₃ O CH ₃ CH ₃ CH ₃	여 ₂ -대(대 ₂) ₃ -	0.21	10	280	2.6	264	6.2×10 ⁻⁵	2.6×10 ⁻⁴	11.8	2.61	1.0×10 ⁻³

料:23℃からガラス転移温度(Tg)までの線膨張係数

校:Tg 以上での棹膨張係数 - 料: 300℃まで明確なTgを示さなかった。

44:熱分解生成物はほとんど得られなかった。

お:30℃、 0.5g/dlのクロロホルム溶液で測定した。

表 3

	場	风	化学シフト (ppm)
実施例10~15	ポリフェニレンエーテル	フェニル基	6.3~6.6
		メチル芸	1.9~2.2
実施例10, 11	3・ブテニル芸	オレフィンプロトン	4.8~5.1 , 5.6~5.8
実施例12	2・ブテニル	オレフィンプロトン	¥95.3
実施例13	3・メチル・2・プテニル基	オレフィンプロトン	約5.1
		メチル基	約1.5 , 1.6
実施例14	2 - メチル - 2 - プロペニル基	オレフィンプロトン	約4.7
		メチル基	# 11.7
実施例15	4‐ペンテニル基	オレフィンプロトン	4.8~5.1 , 5.6~5.8

天施例 16~23

一般式 (IV) に示したポリフェニレンエーテル 樹脂の代表的な例として、表4に示すようなプロ パルギル基を持った様々なポリフェニレンエーテ ルを合成し、賦形と熱硬化を試みた。

まずその合成方法を実施例16と実施例22を例にとって説明する。実施例16では、PPE・2 2.0 gをトルエン 100ml、TMEDA 2.5mlの混合溶液に溶解させ、n・ブチルリチウム(1.54モル/Q、ヘキサン溶液)10.8mlを加えて、窒素雰囲気下、室温で1時間反応させた。続いて-70℃まで冷却し、プロパルギルプロマイドを 2.0g加えて10分間提件した。多量のメタノールに浄を3回線でで10分間提件した。多量のメタノールに浄を3回線ででした。最後に60℃で12時間真空乾燥させてり返した。最後に60℃で12時間真空乾燥さりたの生成物を得た。 1H・NMRで測定したプロパルギル基の置換率は5%、粘度数 7 SP/C(0.5g/dl、クロロホルム溶液、30℃)は0.40であった。

一万実施例22では、PPE-1を実施例1~9

実施例17~21ではPPE・2をn・プチルリチウムとアリルプロマイドを用いてアリル化し、実施例22と同じ方法を用いてプロパルギル基に変換した。

実施例23でも同様にPPE-3をアリル化し、 さらにプロパルギル芸に変換した。

以上の方法で合成したポリフェニレンエーテル 樹脂を用い、次に述べる方法で賦形と熱硬化を 行った。

まず実施例 $1\sim 9$ と同じ方法でキャストフィルム(厚さ約 100μ m)を作製し、ガラス板の間にはさんで 260 $\mathbb C$ のエアーオーブン中で 30 分間熱硬化させた。この硬化フィルムを用いてクロロホルム油出性ポリフェニレンエーテル量(23 $\mathbb C$ 、12 時間浸漬)とガラス転移温度(Tg)線膨張係数(23 $\mathbb C$ から Tg まで: α_1 、Tg 以上: α_2)を求めた。

実施例16~19. 22, 23については、さらにキャストフィルムを用いて厚さ2㎜のシート状硬化体を作製した(真空プレス、 220℃×1時間+260

と同じ方法でn・プチルリチウムとアリルプロマ イドを用いてアリル化し、アリル基置換率28%の ポリマーとした。このポリマー 1.8gをジクロロ メタン 100回に溶解させ、室温にて臭素のジクロ ロメタン溶液(1.0モル/Q) を 5.8ml加えて30分 間撹拌した。多量のメタノールに注いでポリマー を折出させ、濾過、メタノール洗浄を3回繰り返 し、60℃で12時間真空乾燥させた。得られた白色 粉末状の生成物全量をTHF 100mlに溶解させ、 - 70℃に冷却した。ここへジシクロヘキシルア 1.68 g en - 7 full fold (1.54 full g)90mlから調製したリチウムジシクロヘキシルアミ ドのTHF溶液を加え、窒素雰囲気下で5分間提 拌した。少量のメタノールを加えて反応を停止さ せ、室温まで昇温した後、多量のメタノール中に 注いだ。洗浄、単雑後 1 H - NMRによりプロバ ルギル芸の置換率を求めたところ、もとのアリル 基の置換率と一致していた。30℃, 0.5 g/dlの クロロホルム溶液で測定した粘度数は0.91であっ

で、30分)。実施例20、21では粉末状サンブルから直接2mm厚のシート状硬化体を得た(真空ブレス、条件はフィルムの場合と同様)。これらのシートを用いて $1\,Miz$ で比誘電率(ϵ_Γ)と誘電正接($tan\delta$)を測定した。また硬化シートをヤスリで削って微粉末とし、実施例 $1\sim9$ と同じ条件で熱分解ガスクロマトグラフィーを測定して3.5-ジメチルフェノールの生成比を求めた。

以上の結果を表4にまとめた。図4には実施例 17のパイログラムを示した。

また敵粉末化した硬化体のFT-IR(拡散反射法)を制定し、すべての実施例についてポリフェニレンエーテル骨格を確認した。一例として、図5に実施例17のスペクトルとその主要なピークの帰属を示した。

重クロロホルム抽出物(23℃、12時間)の ¹H - NMRの測定では、いずれの実施例についても 1.8~1.9ppmにプロパルギル基の末端アセチレンのプロトンが、 2.3~2.4ppm付近にプロパルギル基のメチレンのプロトンが、 2.6~2.7ppm付 近にプロパルギル基と結合したポリフェニレンエーテルのメチレンのプロトンが、さらには1.9~2.2ppaと 6.4~6.6ppaにポリフェニレンエーテルのメチル基およびフェニル基のプロトンがそれぞれ確認できた。

実施例16においてクロロホルムにより抽出されたポリフェニレンエーテルの粘度数は0.22であった。実施例17においてクロロホルムにより抽出されたポリフェニレンエーテルの粘度数は0.20であった。実施例23においてクロロホルムにより抽出されたポリフェニレンエーテルの粘度数は0.39であった。

比較例 7

PPE・2に実施例16と同じ方法でプロパルギル基を0.05%導入し、 260℃、30分硬化後の物性を測定した。結果を表4にまとめた。クロロホルム抽出性ポリフェニレンエーテルの量が多く、耐薬品性の改善は不十分であった。また熱分解ガスクロマトグラフィーによる分析では、熱分解生成物はほとんど検出できなかった。

比較例 8

実施例21において、熱処理条件を 340℃、1時間に変えて熱硬化を行った。得られた硬化体はクロロホルム抽出率が0%であったが、非常に脆く実用に耐えうるものではなかった。

(以下汆白)

	ポリフェニレンエーテル		#5	医指定	硬化	クロロホルム 抽出性ポリ	Tg			3.5-		•
	Q	テル アルキニル芸	n SP/C	(%)	(C)	フェニレン エーテル量(%)		α ₁ ^{‡1} (1/℃)	α ₂ ⁴² (1/°C)	フェノール 生成比 (%)	e r	120 <i>0</i>
実施例16			0.40	5		2.9	225	8.6×10 ⁻⁵	4.9×10 ⁻⁴	12.5	2.60	1.0×10 ⁻³
実施例17	CII3 CII3 CII3 CII4 CII4		0.40	10	9 260	2.2	210	8.2×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁴	17.5	2.61	1.0×10 ⁻³
尖连例18			0.40	19		1.3	_ #3	8.1×10 ⁻⁵	_ #3	20.1	2.67	1.0×10 ⁻³
321E8418			0.39	28		0.6	_ #3	8.5×10 ⁻⁵	_ #3	21.2	2.70	1.0×10 ⁻³
火炬例20			0.39	51		0.6	_ #3	8.4×10 ⁻⁵	_ #3	25.6	2.72	1.0×10 ⁻³
火炬9421			0.38	79		0.2	·_ #3	8.2×10 ⁻⁵	#3	29.4	2.75	1.0×10 ⁻³
此92647			0.40	0.05		24	210	8.0×10 ⁻⁵	4.8×10 ⁻³	#	2.80	1.0×10 ⁻³
実施例22	H-	CIFCCII ₂ -	0.91	28	260	0.4	_ #3	8.5×10 ⁻⁵	#3	21.9	2.71	1.0×10 ⁻³
実施例23	CH3C — CH3 3	CI⊫CCH _Z −	0.80	9	260	1.4	219	8.0×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁴	18.6	2.61	1.0×10 ⁻³

#1:23でからガラス転移温度(Tg.) までの線影温係数 #2: Tg.以上での線影温係数 #3: 300でまで明確なTg.を示さなかった。

料:熱分解生成物はほとんど得られなかった。

#5:30℃。 0.5g/dlのクロロホルム溶液で創定した。

実施例 24~30

一般式 (N) に示したポリフェニレンエーテル 樹脂の代表的な例として、表5に示すような様々 なアルキニル基置換ポリフェニレンエーテルを合 成し、賦形と熱硬化を試みた。

まずその合成方法について説明する。実施例24では、PPE-4 2.0gをTHF 100mlに溶かし、n・ブチルリチウム(1.60モル/g 、ヘキサン溶液)10.4mlを加えて、窒素が囲気下、室温で2時間投作した。続いて4・プロモ・1・ブテン 2.2gを加えて30分間投作し、多量のメタノールに注いでポリマーを回収した。洗浄、乾燥後 1 H・NMRを測定したところ3・ブチニル基の置換率は5%であった。また粘度数 1 SP/C (1 C) ので、 1 C の、 1 C のの代りにそれぞれ 1 C の 1 C

実施例27では、3.3'.5.5'-テトラメチルピフェ

フェニレンエーテル性格を確認した。重クロロホルム抽出物の ¹H・NMRの測定では硬化前と同じ構造のポリフェニレンエーテルが確認された。 主要なピークの化学シフトは表6の通りであった。 (以下余白) ニル・4.4・ジオールの共存下に2.6-ジメチルフェノールを酸化重合して得た二官能性ポリフェニレンエーテルと1・プロモ・3・ペンチンを用い、シクロヘキサン/TMEDA中で反応を行った。

実施例28, 29ではPPE-2にn-ブチルリチウムと4-プロモ・1-ブテンを用いて3-ブテニル基を導入し、これをさらに臭索とリチウムジイソプロピルアミドで3-ブチニル基に変換した。

実施例30では同様にPPE - 5に5 - ヘキセニル基を導入し、これをさらに5 - ヘキシニル基にい変換した。

以上述べた方法で合成したポリフェニレンエーテル樹脂を用い、賦形と熱硬化を行ったところ、表5の如き結果を得た。賦形と熱硬化の方法はすべて実施例16~23に従った。この際厚さ2mmのシート状硬化体は、すべてフィルムから真空プレスで成形して得た。

また敬粉末化した硬化体のFT-IR (拡散反射法)を測定し、すべての実施例についてポリ

	ポリフェニレンエー Q	テル アルキニル基	#4 # SP/C	四族 率 (%)	硬化 温度 (°C)	クロロホルム 抽出性ポリ フェニレン エーテル量(%)	Tg (°C)	a ₁ ^{‡1} (1/°C)	α ₂ ^{‡2} (1/°C)	3.5- ジメチル フェノール 生成比 (X)	e r	tan 8
灾施例24		CH-CCH ₂ CH ₂ -	0.59	5		3.1	220	8.4×10 ⁻⁵	5.0×10 ⁻⁴	13.0	2.60	1.0×10 ⁻³
火炬例25	H-	CH30-CCH2-	0.59	18	260	1.5	_#3	8.2×10 ⁻⁵	_ #3	19.2	2.62	1.0×10 ⁻⁸
实施例26		CH3CII2C-CCII2-	0.59	11		2.5	224	8.6×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁴	16.0	2.60	3.0×10 ⁻³
大統例27	CH ₃ CH ₃	CH3C-CCH2CII2-	C.33	ιο	260	2.1	216	8.7×10 ⁻⁵	4.5×10 ⁻⁴	15.4	2.61	1.0×10 ⁻³
尖链例28	-0-O-C-C-O-0- CH ³ CH ³	CH=CCH,CH,-	0.40	11	260	2.3	228	8.5×10 ⁻⁵	4.2×10 ⁻⁴	14.4	2.60	1.0×10 ⁻³
実施例29	cu³ cu³ cu³		0.39	27		0.8	_ #3	8.4×10 ⁻⁵	_ t3	21.8	2.69	1.0×10 ⁻³
実施到30	CH3 0 CH3	CH=C(CH ₂) ₄ -	0.21	16	260	1.3	220	8.3×10 ⁻⁵	2.0×10 ⁻⁴	19.8	2.63	1.0×10 ⁻³

\$1:23℃からガラス転移温度(Tg)までの線影張係数 \$2:Tg 以上での線影張係数 \$3:300℃まで明確なTg を示さなかった。

‡4:30℃。 0.5g/dlのクロロホルム溶液で耐定した。

6

	場	A	化学シフト (ppm)
実 施 例	ポリフェニレンエーテル	フェニル基	6.3~6.6
24~30		メチル基	1.9~2.2
実 施 例	3 - プチニル基	末端アセチレンプロトン	1.8~1.9
24, 28, 29	_	メチレン	1.6~1.9 , 2.2~2.4
実施例25	2・プチニル基	末端メチル	1.7~1.8
		メチレン	2.2~2.4
実施例26	2 - ペンチニル基	末端メチル	1.1~1.3
		メチレン	2.2~2.4
	1	the Add of the st.	1 7 <u> </u>